



TLV76033DBZR

Număr parc	TLV76033DBZR	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	838787 pcs stock
Descriere produs	IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT23-3	Barca din	Hong Kong
Foi de date	TLV760 Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

838787 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs
\$0.19	\$0.143	\$0.129	\$0.089	\$0.075	\$0.061	\$0.047

Obțineți o ofertă

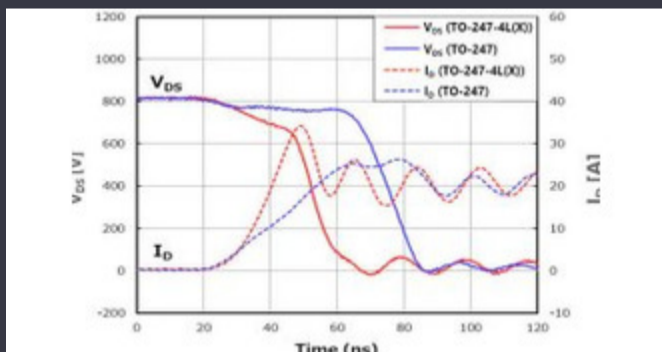
Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TLV76033DBZR

Dropout de tensiune (Max)	1.1V @ 100mA	Tensiune - ieșire (min / fix)	3.3V
Tensiune - ieșire (Max)	-	Tensiune - Intrare (Max)	30V
Pachetul dispozitivului furnizor	SOT-23-3	Serie	-
Caracteristici de protecție	Over Temperature	Pachet / Caz	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Pachet	Tape & Reel (TR)	PSRR	-
Tipul de ieșire	Fixed	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C (TJ)	Numărul autorităților de reglementare	1
Tipul de montare	Surface Mount	Curent - Quiescent (I _q)	5 mA
Curent - ieșire	100mA	Caracteristici de control	-
Numărul produsului de bază	TLV760		

Vești înrudite



Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/03/16

2023/07/19

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/09/13

2023/08/22

Catapultă cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17